



OSG Diamond Tool × YMKT

NEW

リングアリ溝用工具



機械加工で超精密な平面仕上げを実現。磨き工程短縮と高品質仕上げを両立。半導体製造装置などで多用されるアリ溝加工において、カッターマークが残りにくい前加工用カッターとヘールバイトをセットでお使いいただくことで従来必要だった磨き工程の時間短縮を可能に。JIS/AS Oリング規格に対応。

超硬 2枚刃 前加工用 アリ溝カッター R付き

各17サイズ

OAE2R-AL インコート
アルミ用



OAE2R-SUS AlCrN コート
ステンレス用



超硬 超仕上げ用 スーパーヘールバイト

各17サイズ

SHB-PCD PCD
アルミ用



SHB-CBN CBN
ステンレス用



ワーク: A5052



- ▶ アリ溝カッター
回転数 S : 5,000 (min⁻¹)
送り速度 F : 150 (mm/min)
- ▶ ヘールバイト
送り速度 F : 5,000 (min⁻¹)
切り込み量 ap : 0.003 (mm) × 5パス

ワーク: SUS304



- ▶ アリ溝カッター
回転数 S : 3,000 (min⁻¹)
送り速度 F : 100 (mm/min)
- ▶ ヘールバイト
送り速度 F : 1,000 (min⁻¹)
切り込み量 ap : 0.003 (mm) × 5パス

YMKT

NEW

YV



超硬 2枚刃 TiAlNコート V溝加工用カッター

側面刃無しでV溝加工と面取り加工に特化したことで、コストダウンを実現。TiAlNコーティングの低摩擦性により安定した加工を実現。



φ3 ~ φ12 計7サイズ

YMKT Selection



New Pick up!!

カタログ 発刊

YMKT 切削工具 Cutting Tools



既存の RevoCut シリーズや スタッティー シリーズ、電着工具などに加えて新たにカウンターシンクなどのラインアップを追加した最新の YMKT 切削工具カタログを発刊。

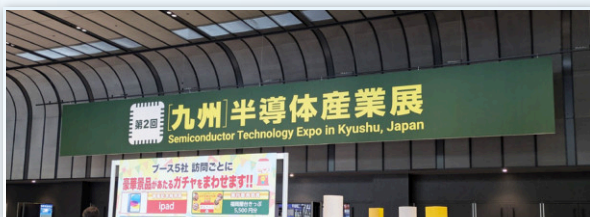
各製品情報の更新に加え、WEB との連携を強化しよりタイムリーに最新情報をお届けできる内容となっています。

即納品で構成された在庫体制にて、ユーザー様の多様なニーズにお応えする一冊。

第2回

九州半導体産業展

Exhibition Report
展示会レポート



2025年
10月8日(水)～9日(木)
マリンメッセ福岡

来場者数

1日目：7,174名

2日目：6,466名

合計：13,640名

(延べ人数)

第2回九州半導体産業展に初出展

マリンメッセ福岡で開催された、第2回九州半導体産業展に出展しました。主な出展物は半導体関連部品加工向けのアリ溝加工工具、アルミナやSiCなどの硬脆材料向け切削工具、ゴム加工用切削工具等です。



多くの来場者様でにぎわうブース

会場は時に移動も困難なほど多くの来場者様で賑わい、当ブースも2日間を通して多くの方々にお立ち寄りいただき、終始活気ある展示会に。各ワークを手にとっていただき、仕上がりや切削面を熱心に観察される来場者様が多く見られ、関心の高さをうかがえました。

多くのユーザー様からご感想・ご意見をいただきました。



ゴム加工の需要が増えているので
ゴム加工用工具の展示にとっても
興味がありました。



ニチアロイのクレセントエンドミルを
すでに使用、バリ対策で良好です。
今後はコーティング品を期待します。



樹脂加工をしています。
アトムのカロスグループドリルでの
深穴加工に興味を持ちました。



シール面の加工での最終仕上げの
手作業を短縮できるかもしれないと、
ヘルパイトに大変興味を持ちました。

おかげさまで盛況のうちに展示を終えることができました。
ご来場いただきました皆さまに、心より御礼申し上げます。

Info
2026年 第3回
九州半導体産業展
出展決定!!
2026年 9/30(水)～10/1(木)
ブースにてお待ちしております。